

概述

TLV757P 系列是一组低压差(LDO) 转换器, 具有 1.2V 至 6V 宽电压输入范围、低压差、低功耗和小型化封装的等特性。TLV757P 低至 2 μ A 低静态电流特性, 特别适合用于电池供电、长时间待机系统设备应用, 能帮助降低系统设备的待机功耗, 有效延长待机时间和电池使用寿命。TLV757P 有带 EN 使能引脚的版本可选, 将 EN 脚拉低可进入关断模式, 此关断模式下静态电流可降至仅 10nA (典型值)。

TLV757P 系列支持输出电容采用陶瓷电容器, 在 1.2V 至 6V 的宽输入电压范围内和整个输出负载电流 0mA- 600mA 范围内稳定工作。

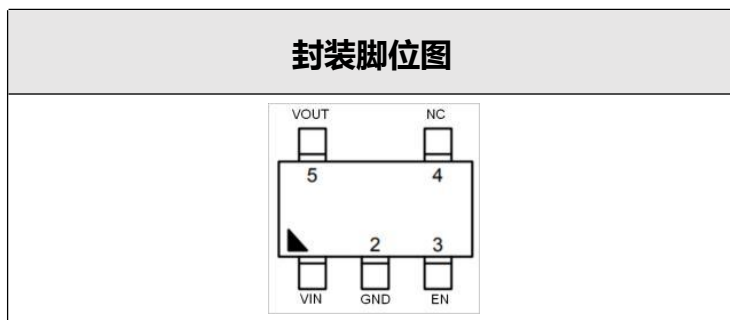
产品特点

- 2 μ A 静态电流 (无负载)
- $\pm 2\%$ 输出电压精度
- 600mA 输出电流能力
- 10nA 关断电流(可选版本)
- 宽范围输入电压: 1.2V 至 6V
- 低压差: 0.32V ($V_o=3.3V/I_o=600mA$ 条件下)
- 支持固定输出电压: 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V
- 支持陶瓷电容或者钽电容
- 限流保护
- 过温保护
- 提供 SOT-23-5 封装

产品用途

- 手持式、电池供电设备
- 低功耗微处理器
- 笔记本电脑、掌上型电脑和 PDA
- 无线通讯设备
- 音频/视频设备
- 车载导航系统

封装脚位信息



管体标记

型号	封装	输出电压	管体标记
TLV75712PDBVR	SOT-23-5	1.2V	1FFF
TLV75715PDBVR	SOT-23-5	1.5V	1FGF
TLV75718PDBVR	SOT-23-5	1.8V	1FHF
TLV75725PDBVR	SOT-23-5	2.5V	1FIF
TLV75728PDBVR	SOT-23-5	2.8V	1FJF
TLV75730PDBVR	SOT-23-5	3.0V	1GHF
TLV75733PDBVR	SOT-23-5	3.3V	1FKF

引脚功能描述

脚位号	名称	功能描述
SOT-23-5		
2	GND	接地
5	VOUT	电源输出端口
1	VIN	电源输入端口
3	EN	使能控制
4	NC	浮空脚

订单信息

型号	封装	最小包装
TLV757xxPDBVR	SOT-23-5	3000

典型应用电路

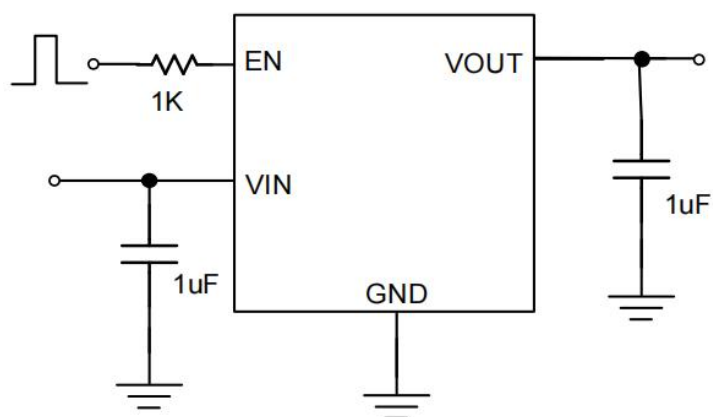
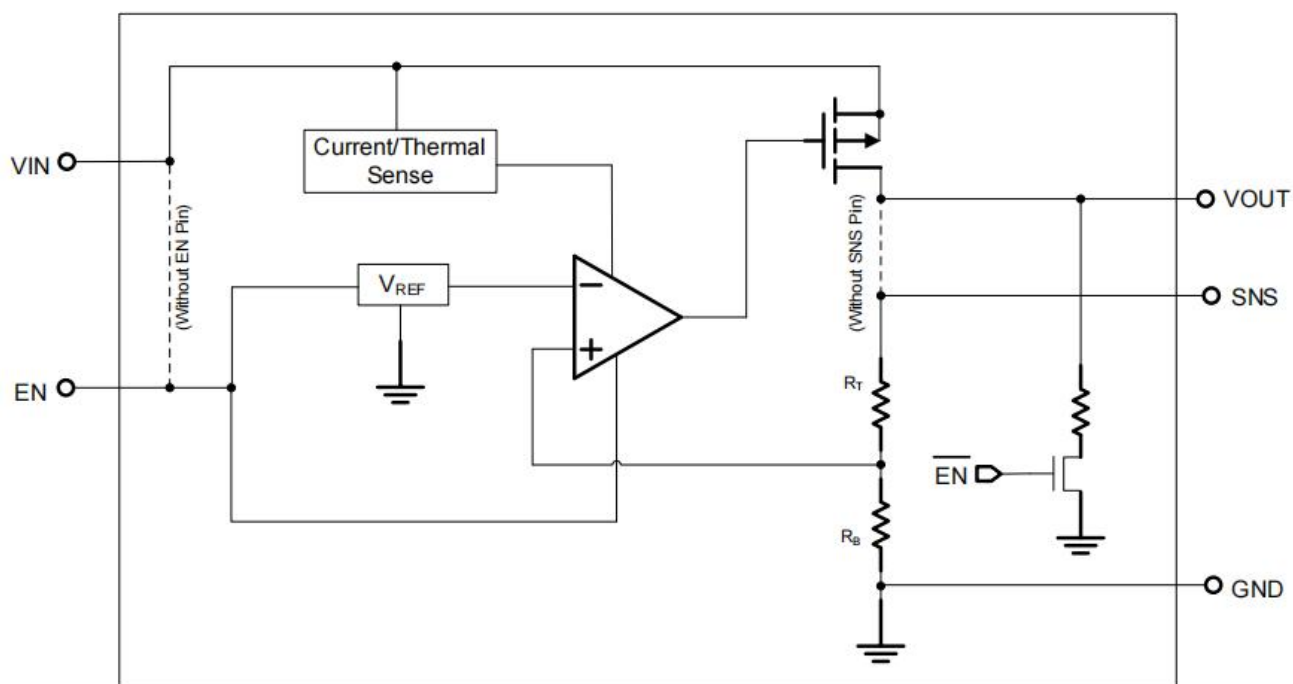
静态电流 2 μ A, 输出电流 600mA 低压降线性降压转换

图 1: 带使能脚的固定输出应用电路

产品功能框图



最大耐压值 (Note 1)

VIN 至 GND----- -0.3V to 7V

VOUT, EN 至 GND----- -0.3V to 6V

VOUT 至 VIN----- -6V to 0.3V

封装热阻 (Note 2)

SOT-23-5, θ_{JA} ----- 200°C /WDFN2x2-6L θ_{JA} ----- 95°C /W

引脚焊锡温度 (Soldering, 10 sec.)----- 260°C

结点温度----- 150°C

存储温度范围----- -60°C to 150°C

ESD 静电

HBM----- 2KV

MM----- 200V

CDM----- 2KV

建议应用条件

输入电压 VIN ----- 1.2V to 6V

应用结温范围 ----- 40°C to 125°C

应用环温范围 ----- 40°C to 85°C

电气特性 ($V_{IN} = 5V$, $V_{EN} = 5V$, $T_A = 25^\circ C$ 除另有说明外)

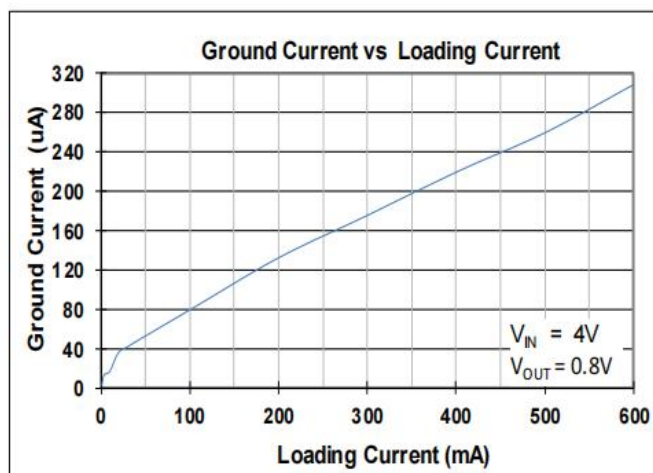
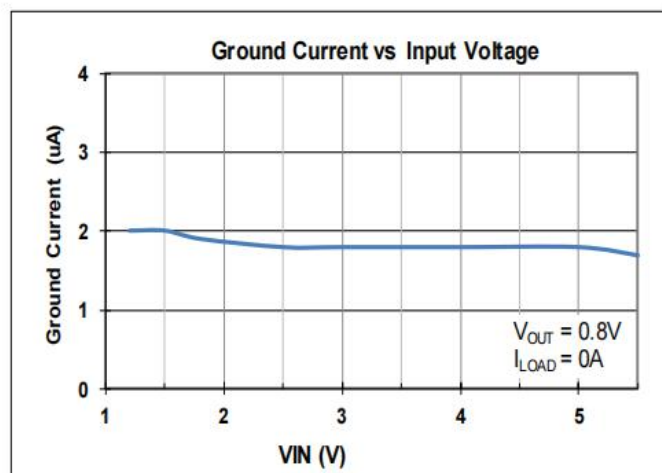
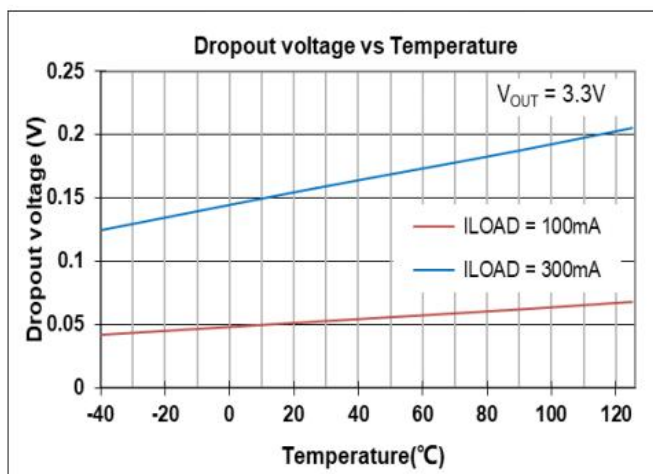
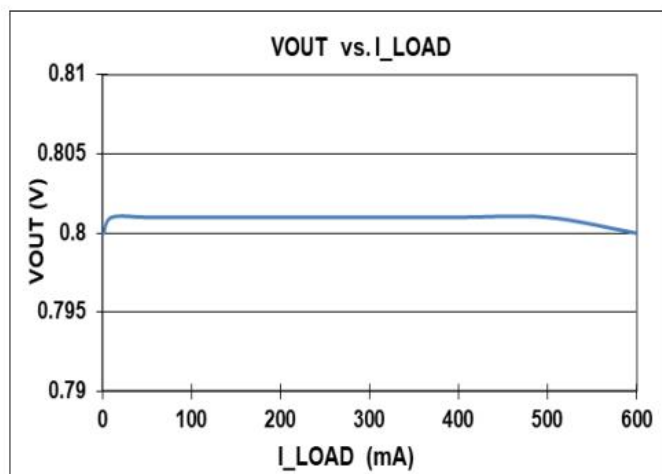
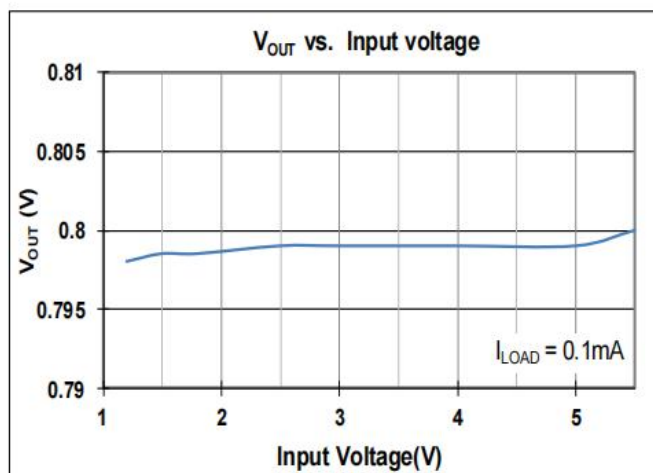
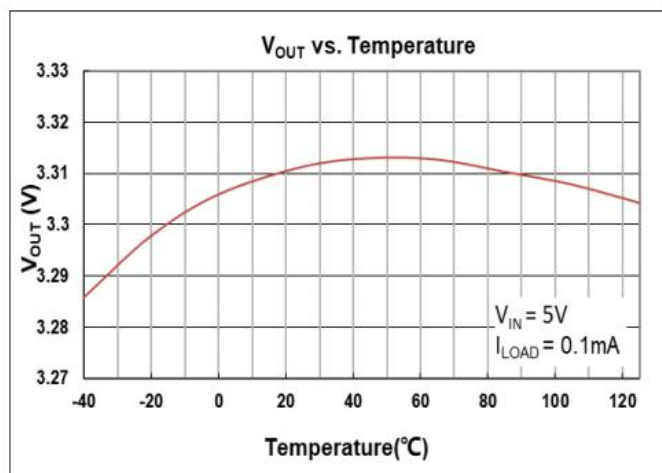
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	V_{IN}		1.2	--	6.0	V
输出电压精准度		$I_{LOAD} = 0.1mA$	-2		2	%
SNS 输入电流	I_{SNS}	$SNS = V_{OUT}$		0.7		μA
Dropout 电压 ($I_{LOAD} = 600mA$) (Note 3)	V_{DROP_3V}	$V_{OUT} \geq 3V$		0.32		V
	$V_{DROP_2.8V}$	$V_{OUT} = 2.8V$		0.36		
	$V_{DROP_2.5V}$	$V_{OUT} = 2.5V$		0.36		
	$V_{DROP_1.8V}$	$V_{OUT} = 1.8V$		0.57		
	$V_{DROP_1.5V}$	$V_{OUT} = 1.5V$		0.71		
	$V_{DROP_1.2V}$	$V_{OUT} = 1.2V$		0.8		
	$V_{DROP_0.8V}$	$V_{OUT} = 0.8V$		1.1		
静态电流	I_Q	$I_{LOAD} = 0mA$		2		μA
关闭电流	I_{SD}	$V_{EN} = 0V$, $V_{OUT} = 0V$		0.01	0.5	μA
使能电压阈值	V_{IH}	EN Rising	1.7			V
	V_{IL}	EN Falling			0.6	
EN 输入电流	I_{EN}	$V_{EN} = 5V$		10	100	nA
输入电压调整率	$\Delta LINE$	$I_{LOAD} = 30mA$, $1.5V \leq V_{IN} \leq 5.5V$ or $(V_{OUT} + 0.2V) \leq V_{IN} \leq 5.5V$		0.2		%
负载电压调整率	$\Delta LOAD$	$10mA \leq I_{LOAD} \leq 0.3A$		0.2		%
输出电流限流值	I_{LIM}	$V_{OUT} = 0V$	601	1100		mA
电源抑制比 ($I_{LOAD} = 5mA$)	PSRR	$V_{OUT} = 1.2V$, $V_{IN} = 2V$	$f = 100Hz$	--	80	dB
			$f = 1kHz$	--	75	
输出电流噪声 ($BW = 10Hz$ to $100kHz$, $C_{OUT} = 1\mu F$)		$V_{IN} = 3.5V$	$V_{OUT} = 0.9V$	--	40	μV _{RMS}
		$I_{LOAD} = 0.1A$	$V_{OUT} = 2.8V$	--	70	
过温度关断温度	T_{SD}	$I_{LOAD} = 10mA$	--	155	--	°C
过温度关断迟滞	ΔT_{SD}		--	15	--	°C
放电电阻	R_{DC}	$EN = 0V$, $V_{OUT} = 0.1V$	--	80	--	Ω

Note 1. 任何超过“最大耐压值”的应用可能会导致芯片遭受永久性损坏。这些是额定最大耐压值，仅表示在这个范围内芯片不会损伤，但不保证所有性能指标都正常，在任何超过“最大耐压值”的场合使用，都可能导致芯片永久性损坏。在接近或等于最大耐压值情况下使用，可能会影响产品可靠性。

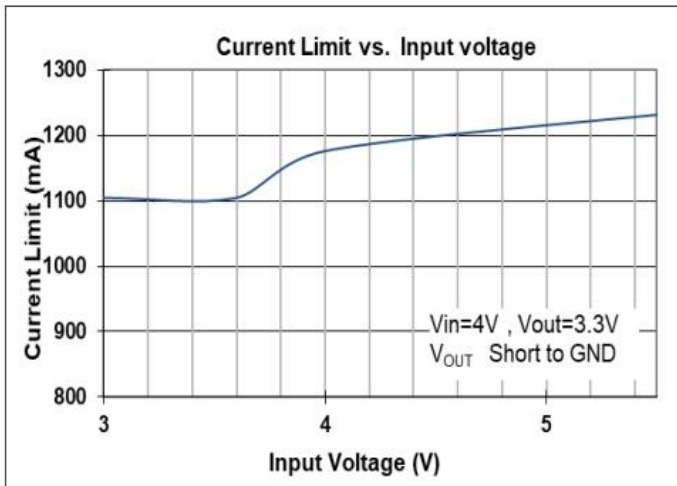
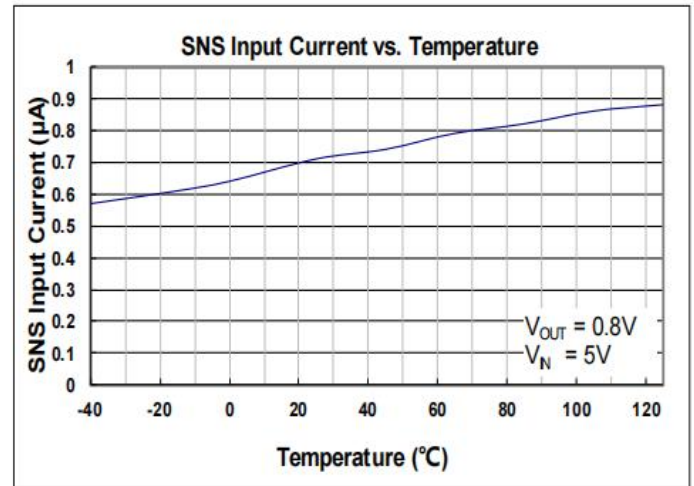
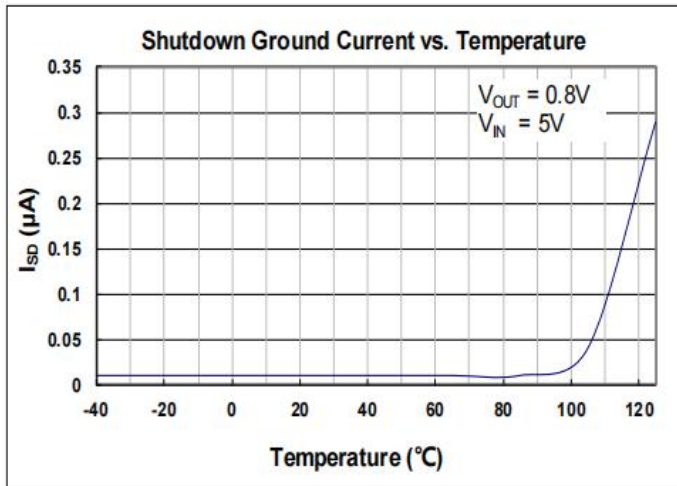
Note 2. θ_{JA} 测量条件: $T_A = 25^\circ C$, 使用 EVB 板。

Note 3. $V_{DROP} = V_{IN} - V_{OUT}$ (V_{OUT} 达到 98%标准值)。

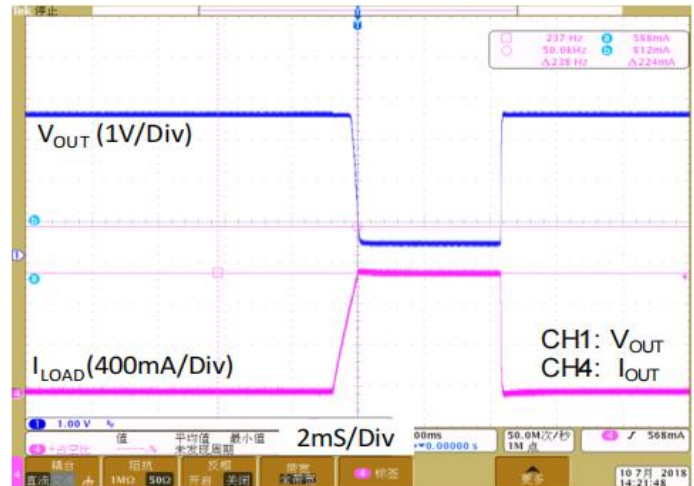
典型电气特性



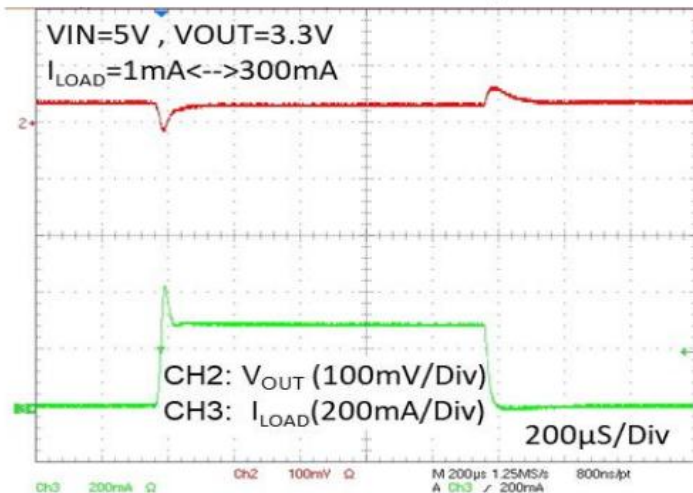
静态电流 2 μ A, 输出电流 600mA 低压降线性降压转换



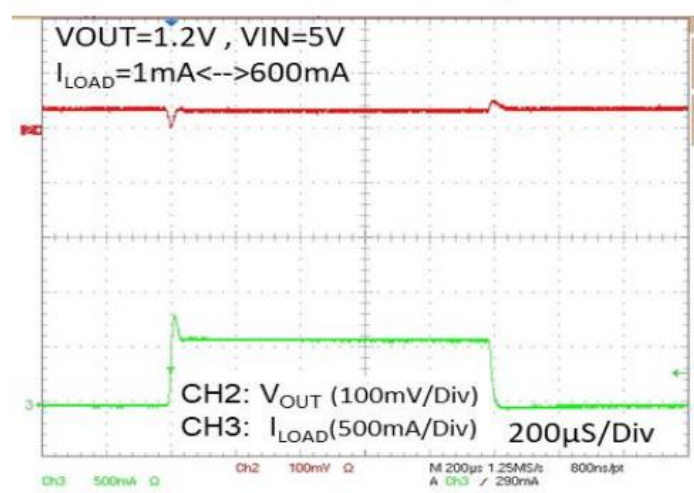
Current Limit Response



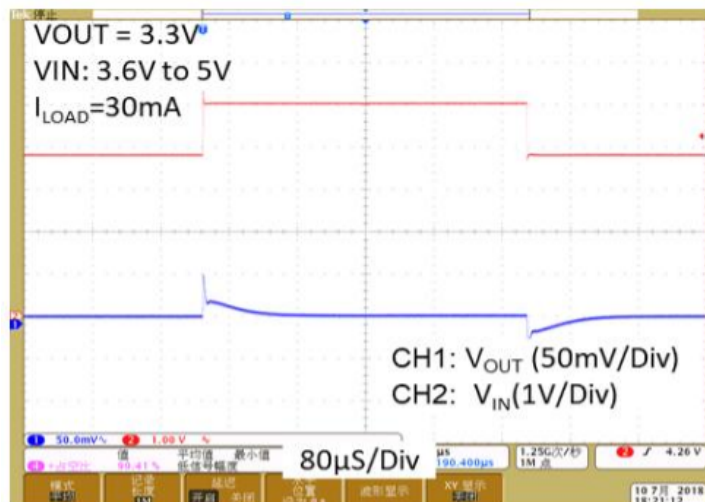
Load Transient Response I



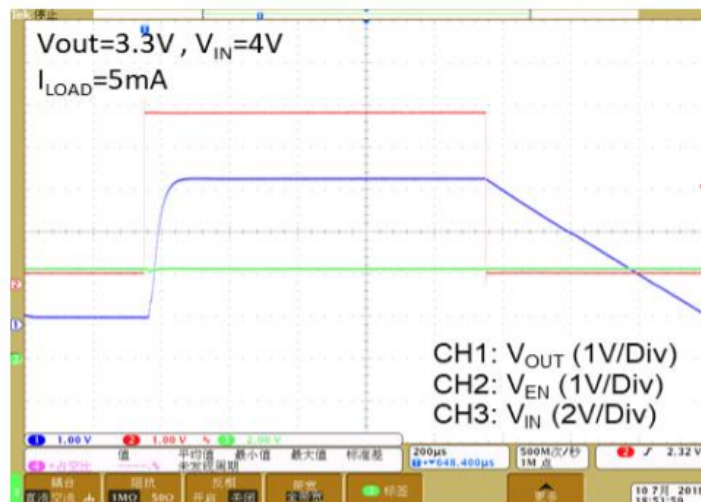
Load Transient Response II



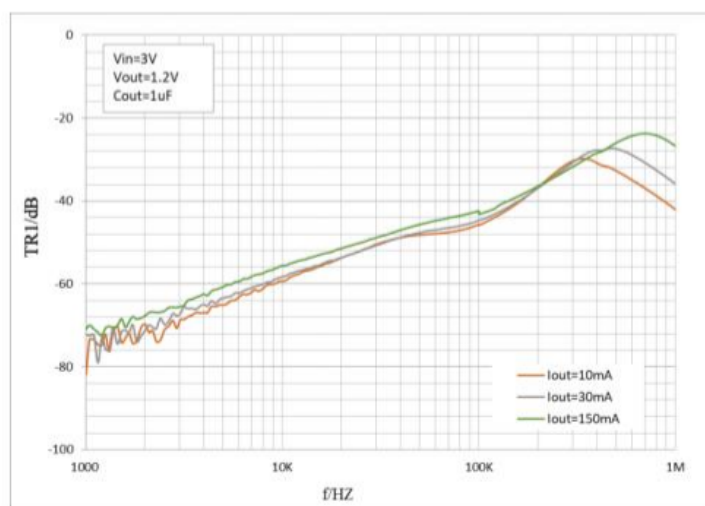
Line Transient Response



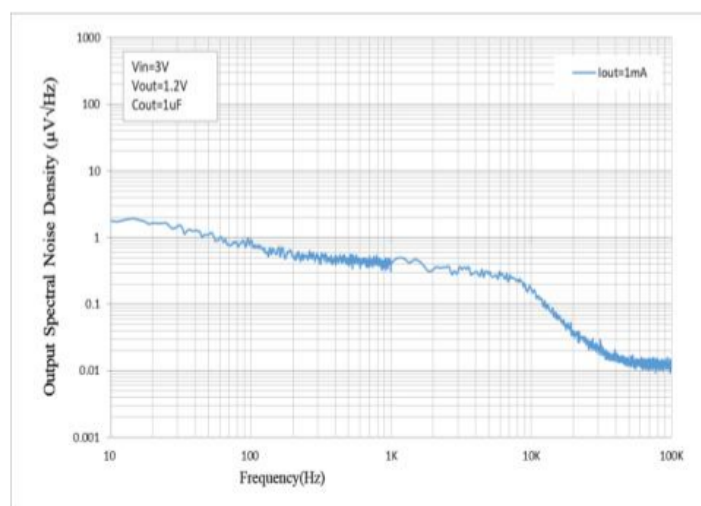
V_{OUT} Turn On/Off by EN



PSRR vs. Frequency



Noise Density Spectrum



应用指导

输入和输出电容

TLV757P 系列产品应用, 需要选择合适的输入电容和输出 电容, 以确保产品应用获得稳定可靠的性能。使用 1 μ F 或者更大容值的输入电容, 并将其靠近 IC 的 VIN 和 GND pin脚摆放。输出电容可选用1m Ω 以上 ESR (等效串联阻抗), 有效容值 1 μ F 至 22 μ F 的电容。并将输出电容靠近IC的V_{OUT} 和GND脚摆放。增加输出电容的容值和降低 ESR能够提升电路的PSRR和瞬态响应能力。

电流限制功能

TLV757P 系列产品内部的电流限制器可持续监控及控制 输出功率晶体管, 将输出电流限制至1100mA(典型值)。限流功能确保输出可以短路至地, 器件不会损坏。

Dropout 电压

TLV757P 系列采用 PMOS 传输晶体管来实现低压差。当(V_{IN} - V_{OUT}) 小于(V_{DROP})时, PMOS 晶体管处于线性工作区域, 输入至输出阻抗即为PMOS的R_{DS(ON)} , 在此状 态下, PMOS 等效于一颗电阻, V_{DROP}和输出电流近似成 比例。和其他线性电压转换器一样, TLV757P 系列的PSRR和瞬态响应能力会随着(V_{IN} - V_{OUT})压差接近 V_{DROP} 而下降。

OTP (过温度保护)

当产品的结点温度超过 155°C (典型值) 时, TLV757P 会关闭 P-MOS 关闭输出。当结点温度往回降大约 15°C 时, TLV757P 会重新自动重启工作。

热散功率

持续工作时, IC 的结点温度不应超过其额定值。最大的 热散功率取决于 IC 封装的热阻、PCB 布图、周围气流速率以及结点和环境温度的差异。最大热散功率计算如下:

环温 $T_A = 25^{\circ}\text{C}$, 使用 PCB,

SOT-23-5 封装:

$$PD(\text{Max}) = (125^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}) / (200^{\circ}\text{C}/\text{W}) = 0.5\text{W}$$

DFN2x2-6L 封装:

$$PD(\text{Max}) = (125^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}) / (95^{\circ}\text{C}/\text{W}) = 1.05\text{W}$$

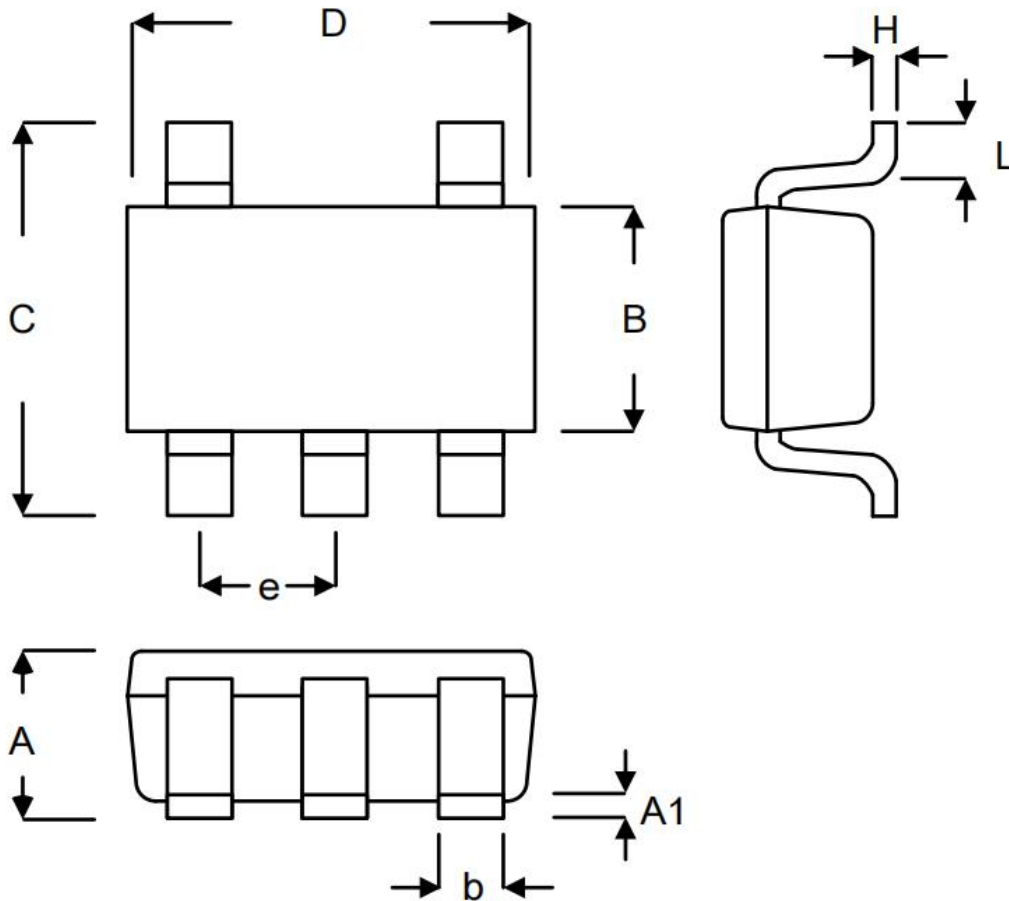
热散功率(PD)等于输出电流和 LDO 上的压降的乘积, 计算公式如下:

$$PD = (V_{IN} - V_{OUT}) \times I_{OUT}$$

Layout 注意事项

将输入电容、输出电容和 LDO 放置在 PCB 的同一面, 并尽量将电容器靠近 IC 的输入输出脚摆放, 可实现电路最佳性能。输入电容和输出电容的接地连接必须拉回到 TLV757P 的接地引脚, 并使用短而粗的铺线连接。避免使用长走线、窄走线、或者通过过孔走线, 这些会增加寄生电感和电阻, 导致电路性能变差, 特别是在瞬态工作条件下。

封装信息



Symbol	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	0.889	1.295	0.035	0.051
A1	0.000	0.152	0.000	0.006
B	1.397	1.803	0.055	0.071
b	0.250	0.560	0.010	0.022
C	2.591	2.997	0.102	0.118
D	2.692	3.099	0.106	0.122
e	0.838	1.041	0.033	0.041
H	0.080	0.254	0.003	0.010
L	0.300	0.610	0.012	0.024

SOT-23-5L